

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【名称】：QFN20 & QFN24 & TSSOP/ MSOP24 & SO/SOIC/ SOP24转DIP24 (贴片转插件)

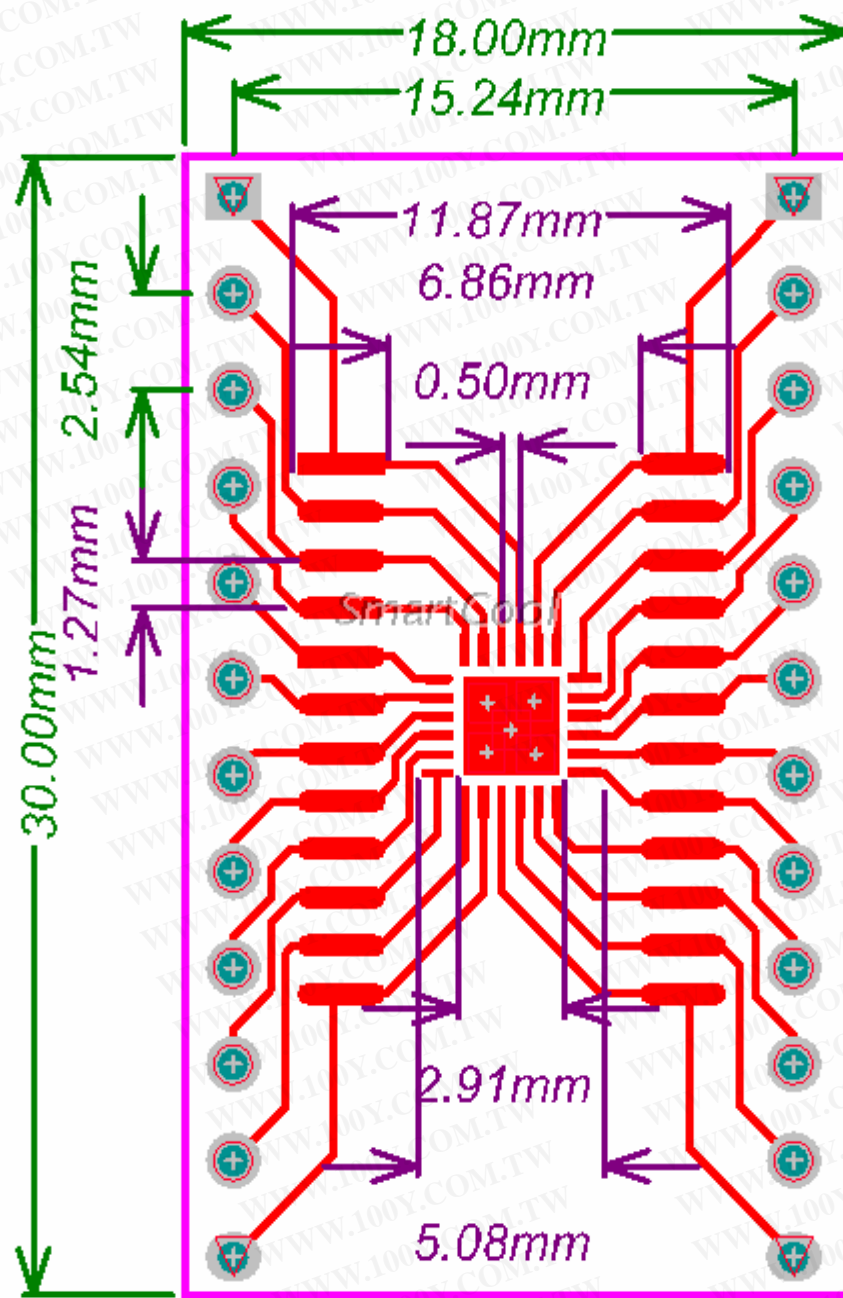
【型号】：ZCE-MP2424TSN

【品牌】：SmartCool

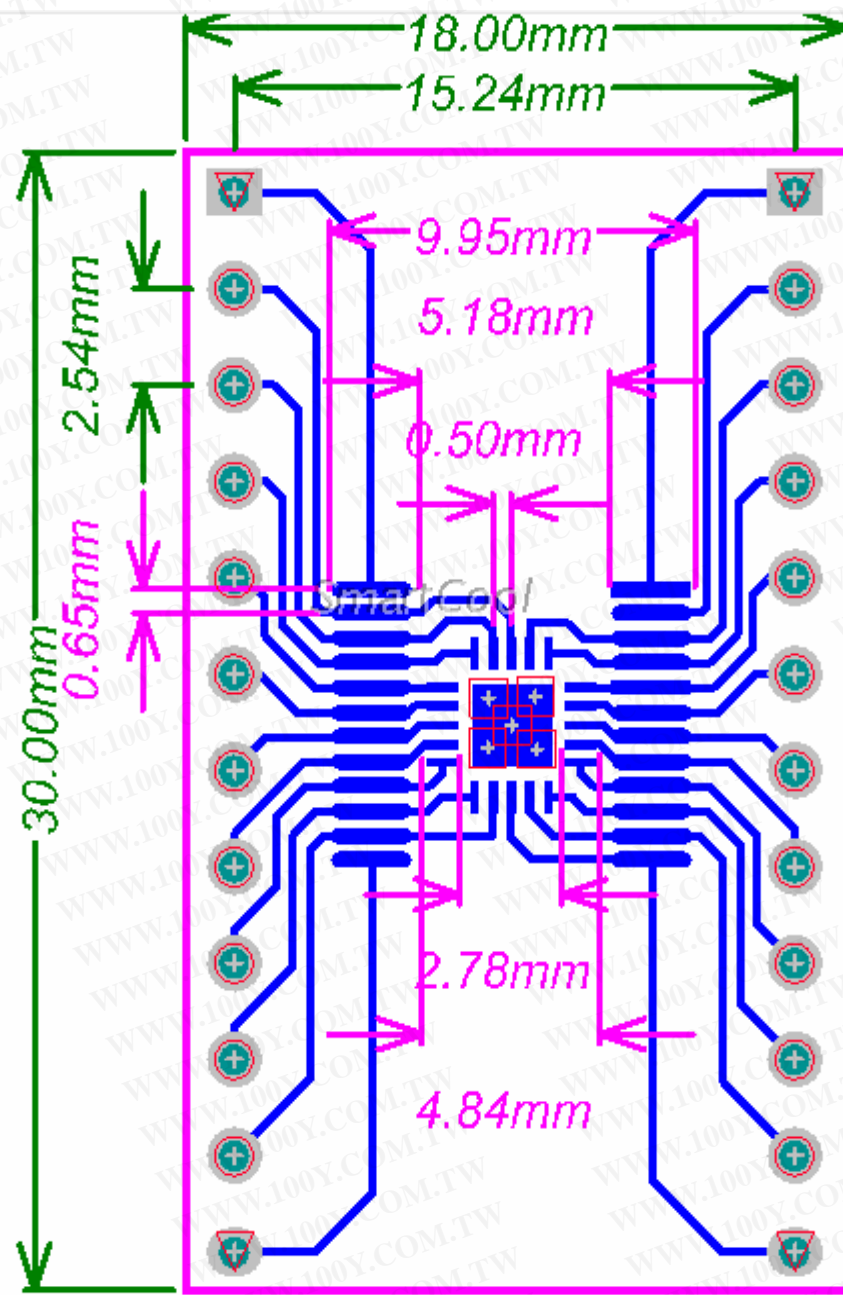
【描述】：

- 板层：2层板（又称双面板或双层板）正面：QFN24 SO SOL SOIC SOP24转DIP24（引脚间距：QFN为0.5mm SOP为：1.27mm），背面：QFN20 MSOP SSOP TSSOP24转DIP24（引脚间距：QFN为0.5mm TSSOP为：0.65mm）
- 板材：FR4板材（采用KB公司军工级A级环保板材，军工品质）该板材的绝缘性，板材的均匀性，铜皮跟板材基材的可靠性并且铜皮不易缩水，板材的阻抗稳定性；板厚：1.6mm超厚不易变形；
- 焊盘：采用化学沉金工艺（即焊盘表面镀金）焊点更牢靠、美观、防腐蚀、抗氧化、无铅更环保。

- QFN24转DIP 尺寸：Body: Pitch: 0.5mm 即：焊盘间距离（引脚间距）<焊接位置：转接板正面>
- QFN20转DIP 尺寸：Body: Pitch: 0.5mm 即：焊盘间距离（引脚间距）<焊接位置：转接板反面>
- SO/SOIC/SOP24转DIP24 Pitch: 0.65mm 即：焊盘间距离（引脚间距）<焊接位置：转接正面>
- MSOP/SSOP/TSSOP24转DIP24 Pitch: 0.65mm 即：焊盘间距离（引脚间距）<焊接位置：转接板反面>



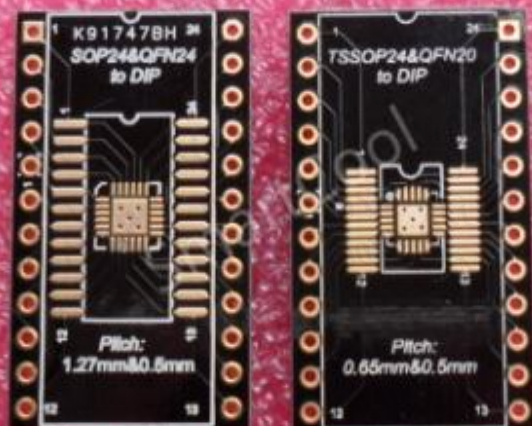
上图为<正面>：SO24/SOIC24/SOP24 & QFN24 焊盘间距 Pitch：1.27mm & 0.5mm DIP：2.54mm



上图为<背面>：MSOP24/SSOP24/TSSOP24 & QFN20 焊盘间距 Pitch：0.65mm & 0.5mm DIP：2.54mm

【实拍】：

SOP24/TSSOP24/QFN24/QFN20转DIP



正面：SOP24/QFN24 Pitch:1.27mm/0.5mm

反面：TSOP24/QFN20 Pitch:0.65mm/0.5mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)